



ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. ,Ltd.

XPD865(文件编号: S&CIC1825) 集成同步整流的 USB PD 控制器

1 特性

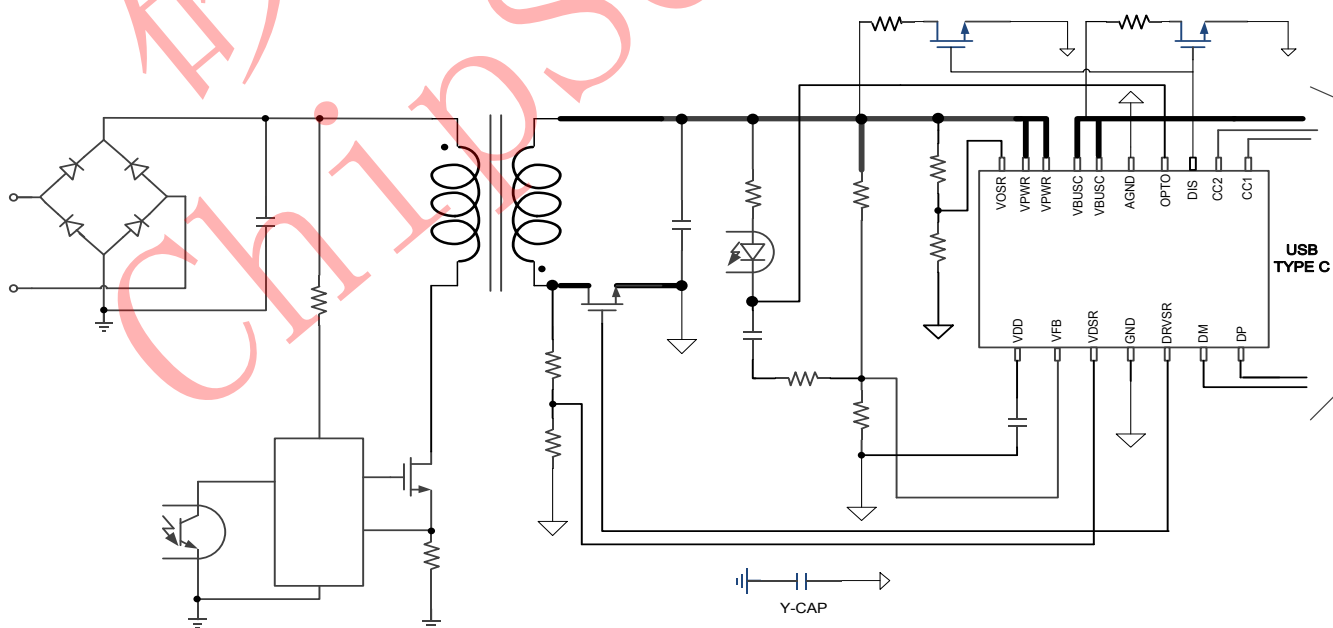
- 通过 USB PD3.0 认证 (TID : 3740)
- 支持 USB Type -C 协议
 - 配置为 DFP (Source)
 - 广播 3A 电流
- 支持 USB Power Delivery (PD) 2.0 和 3.0 协议
 - 集成完整 PD 分层通信协议
 - PDO 可配置 : 5V , 9V , 12V , 15V , 20V
 - 输出功率高至 65W
- 支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议
 - 支持小米 Charge Turbo
- 支持华为 FCP 协议
- 支持三星 AFC 协议
- 支持 USB BC1.2 DCP
- 支持 Apple 2.4A 充电规范
- 集成恒压 (CV) 环路控制
- 集成 VBUS 通路 25mΩ 低阻抗功率开关管

- 内置 VBUS Discharge 功能
- 支持线损补偿功能
- 应用于 DCM/CCM/QR 的内置高性能同步整流 (SR) 控制器
- 安全性
 - 过压/欠压保护
 - 过流保护
 - 过温保护
- CC1/CC2/DP/DM 过压保护
- ESD 特性 $\pm 3\text{KV}$
- Package: TSSOP-16、QFN4x4-20

2 应用

- AC-DC 适配器
- USB 充电设备

3 应用简图





4 概述

XPD865 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD)2.0/3.0 以及 QC3.0/2.0CLASS A/CLASS B 快充协议、华为 FCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB 端口控制器，为 AC-DC 适配器、移动电源、车载充电器等设备提供完整的 Type-C 充电解决方案。

XPD865 内置的 TYPE-C 协议可以支持 TYPE-C 设备插入自动唤醒系统，智能识别插头的正插与反插，并实现连接。集成的 TYPE-C PD3.0 协议支持双向标记编码 (BMC)，集成硬件的物理层协议和协议引擎，无需软件参与编解码。

XPD865 内建多种保护机制确保设备安全：包括动态过压/欠压/过流保护（可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点）；启动监测（VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态）。特别的，XPD865 内建保护机制可以确保在 DP/DM 或者 CC1/CC2 与 VBUS 发生短路情况下，输出电压不会误动作。

XPD865 集成 25mΩ VBUS 通路功率开关管和内部放电通路，节省了外围器件，在发生错误时可以快速关闭输出并恢复到安全状态。

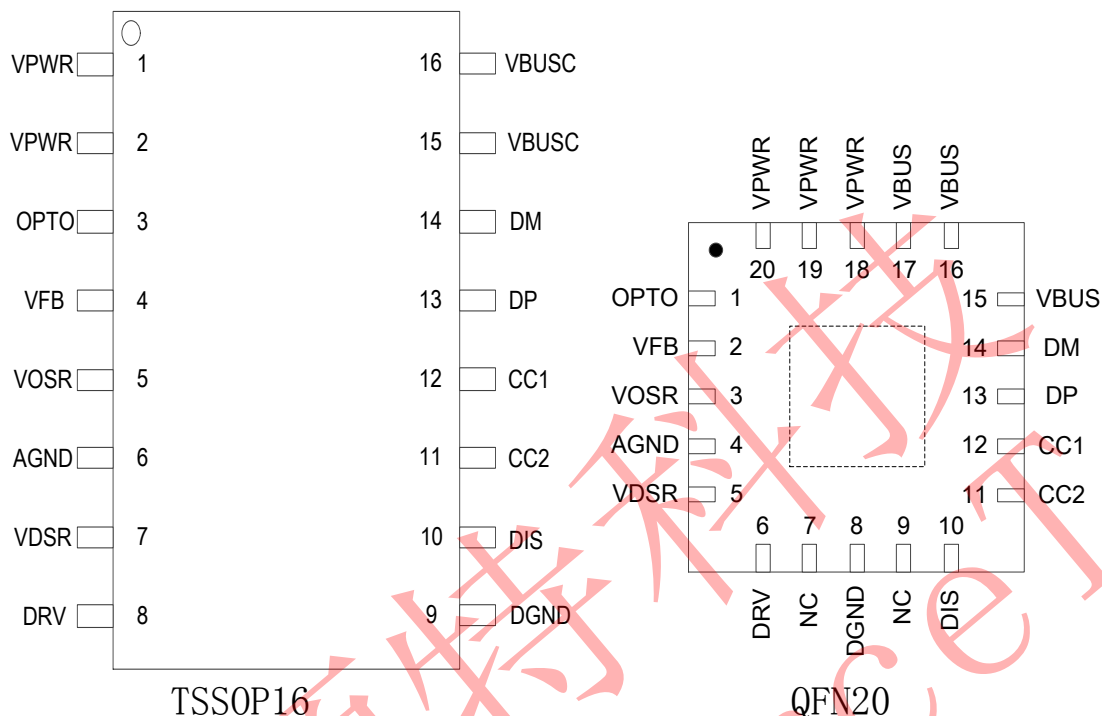
传统的 SR 电流感测方法是测量整流 MOSFET 漏极电压，但对于不良 PCB 布局引入噪声很敏感。与之不同的是，XPD865 采用新颖的线性预测时序控制电路来估计 SR 电流过零瞬间，而无需外部电流感测电路。空载时 XPD865 的 SR 控制器进入绿色模式，关闭 SR MOSFET 以进一步降低系统总功耗。

XPD865 采用 TSSOP-16、QFN4x4-20 封装。



XPD865(文件编号: S&CIC1825) 集成同步整流的 USB PD 控制器

5 引脚定义



引脚序号		名称	描述
TSSOP16	QFN20		
1/2	18/19/20	VPWR	输入电源
3	1	OPTO	光耦驱动
4	2	VFB	电压调节端口（接到系统电压反馈点）
5	3	VOSR	SR MOSFET 复位控制信号采样点
6	4	AGND	芯片信号地
7	5	VDSR	副边线圈电压采样点
8	6	DRV	SR MOSFET GATE 驱动输出
9	8	DGND	芯片地
10	10	DIS	外部放电 NMOS 管栅极控制
11	11	CC2	Type-C 检测引脚 CC2
12	12	CC1	Type-C 检测引脚 CC1
13	13	DP	Type-C DP 引脚
14	14	DM	Type-C DM 引脚
15/16	15/16/17	VBUSC	VBUS 输出
/	7/9	NC	



XPD865(文件编号: S&CIC1825) 集成同步整流的 USB PD 控制器

6 订购信息

料号	PDO 配置	印字	封装
XPD865B18	PDO : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A	XPD865 XXXXXX+XX	TSSOP16
XPD865B20	PDO : 5V/3A, 9V/2.25A, 12V/1.5A		
XPD865B21	PDO : 5V/3A, 9V/2.25A, 12V/1.75A		
XPD865QD30	PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A		QFN20
XPD865QD45	PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A		
XPD865QD60	PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A		
XPD865QD65	PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A		

印字说明:

第一行, XPD865: 芯片型号;

第二行, XXXXX: Lot Number, XX: 保留信息。

选型参考

	QC3.0	FCP/SCP	AFC	PD3.0	PPS	CV	A+C	SR	SR MOS	XPD-LINK
XPD618	✓	✓	✓	✓						
XPD636	✓	✓	✓	✓			✓			
XPD718	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
XPD736	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
XPD737	✓	✓	✓	✓	✓					✓
XPD767	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓
XPD818	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	
XPD819	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	
XPD865	✓	✓	✓	✓		✓		✓		



XPD865(文件编号: S&CIC1825) 集成同步整流的 USB PD 控制器

7 规格参数

7.1 极限工作参数⁽¹⁾

参数		最小值	最大值	单位
耐压 (对 GND)	VPWR, CC1, CC2, VBUSC, OPTO,	-0.3	26	V
	其他	-0.3	7	V
结温		-40	125	°C
存储温度		-65	150	°C

(1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件的可靠性。

7.2 ESD 性能

符号	参数	值	单位
V _{ESD}	HBM	±3000	V

ESD 测试基于人体放电模型 (HBM)。

7.3 推荐工作条件

参数		最小值	典型值	最大值	单位
VPWR	输入电压	3.6		21	V
C _{VBUS}	VBUS 电容	2.2		10	μF
C _{VPWR}	VPWR 电容	4.7	10		μF
R _{FB1}	系统电压分压电阻		100		kΩ
T _A	工作环境温度	-40		85	°C

7.4 热阻值

封装类型	符号	参数	值	单位
TSSOP16	R _{θJA}	结温和周围温度之间的热阻	100	°C/W
	R _{θJctop}	结温和封装外壳表面温度之间的热阻	36	
	R _{θJB}	结温和板温度之间的热阻	45	
QFN20	R _{θJA}	结温和周围温度之间的热阻	34	
	R _{θJctop}	结温和封装外壳表面温度之间的热阻	32	
	R _{θJB}	结温和板温度之间的热阻	10	



深圳市矽源特科技有限公司

ShenZhen ChipSourceTek Technology Co., Ltd.

XPD865(文件编号: S&CIC1825) 集成同步整流的 USB PD 控制器

7.5 电气特性

如无特殊说明, 下述参数均在该条件下取得: $T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $5\text{V} \leq \text{VPWR} \leq 20\text{V}$

参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
芯片供电相关（VPWR，VBUS）						
V _{VPWR_TH}	VPWR UVLO 门限	Rising edge		3.4		V
		Falling edge		3.0		
		Hysteresis		0.4		
I _{SUPP}	典型工作电流	VPWR=5V，VBUS=5V		2		mA
Voltage Protection (VBUS)						
V _{VBUS_OVP}	VBUS OVP 门限， always enabled			+20%		V _{VBUS_TARGET}
V _{VBUS_OVP_HYS}	VBUS OVP 迟滞			+10%		
t _{VBUS_OVP}	VBUS OVP 滤波时间			20		us
Switch MOSFET						
R _{DS(on)}				25		mΩ
Transmitter (CC1, CC2)						
R _{TX}	Output resistance	During transmission		50		Ω
V _{TXHI}	Transmit HIGH			1.15		V
V _{TXLO}	Transmit LOW		-75		75	mV
t _{UI}	Bit unit interval			3.3		us
t _{BMC}	Rise/fall time of BMC	R _{load} =5.1k,C _{load} =1nF	300		600	ns
Receiver (CC1, CC2)						
V _{RXHI}	Receive HIGH		800	840	885	mV
V _{RXLO}	Receive LOW		485	525	570	
I _{RP_SRC}	CC1/CC2Broadcasting current	3A DFP mode, 0 ≤ V _{CCX} ≤ 2.5V	304	330	356	uA
OCP						
I _{TRIP}	Shunt voltage when OCP tripped	Ref to Power Capability(pd)			4.4	A
OTP (internal)						
T _{J1}	Die temperature	Temperature rising edge	135	145	155	℃
		Hysteresis		20		℃
HVDCP interface (DP, DM)						
V _{DAT(REF)}	数据线检测电压		0.25	0.325	0.4	V
V _{SEL(REF)}	输出电压选择		1.8	2	2.2	V
T _{GLITCH(DP)HIGH}	D+高电平扰动滤波时间		1	1.25	1.5	s
T _{GLITCH(DM)LOW}	D-低电平扰动滤波时间			1		ms
T _{GLITCH(V)CHANGE}	输出电压扰动滤波时间		20	40	60	ms

TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

WEB: <http://www.ChipSourceTek.com>

E-mail: Tony.Wang@ChipSourceTek.com InFo@ChipSourceTek.com



深圳市矽源特科技有限公司

ShenZhen ChipSourceTek Technology Co., Ltd.

XPD865(文件编号: S&CIC1825) 集成同步整流的 USB PD 控制器

$T_{GLITCH(CONT)CHANGE}$	连续模式的扰动滤波时间		100	150	200	us
$R_{DAT(LKG)}$	D+漏泄电阻		300	500	800	K Ω
$R_{DM(DWN)}$	D-下拉电阻		14.25	19.53	24.5	K Ω
$R_{ON(N1)}$	开关 N1 导通电阻			40	100	Ω
$V_{TH(PD)}$	受电设备连接检测电压阈值		0.25	0.325	0.4	V
TD_{PD}	受电设备连接检测滤波时间		120	160	200	ms
$\Delta I_{T(UP)}$	电压升高时电流源阶跃步长	$R_{IREF}=100K\Omega$		0.2		μA
$\Delta I_{T(DO)}$	电压降低时电流源阶跃步长	$R_{IREF}=100K\Omega$		0.2		μA
Apple 2.4A 充电模式						
$V_{DAT(2.7V)}$	D+/D-数据线电压		2.57	2.7	2.84	V
$R_{DAT(2.7V)}$	D+/D-数据线输出阻抗			33.6		K Ω
FCP 充电模式						
V_{TX-VOH}	D- FCP TX Valid High			2.7		V
V_{TX-VOL}	D- FCP TX Valid Low				0.3	V
V_{RX-VIH}	D- FCP RX Valid High			1.2		V
V_{RX-VIL}	D- FCP RX Valid High			0.9		V
Trise	FCP Pulse Rise Time	10% - 90%			2.5	us
Tfall	FCP Pulse Fall Time	90% - 10%			2.5	us

TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

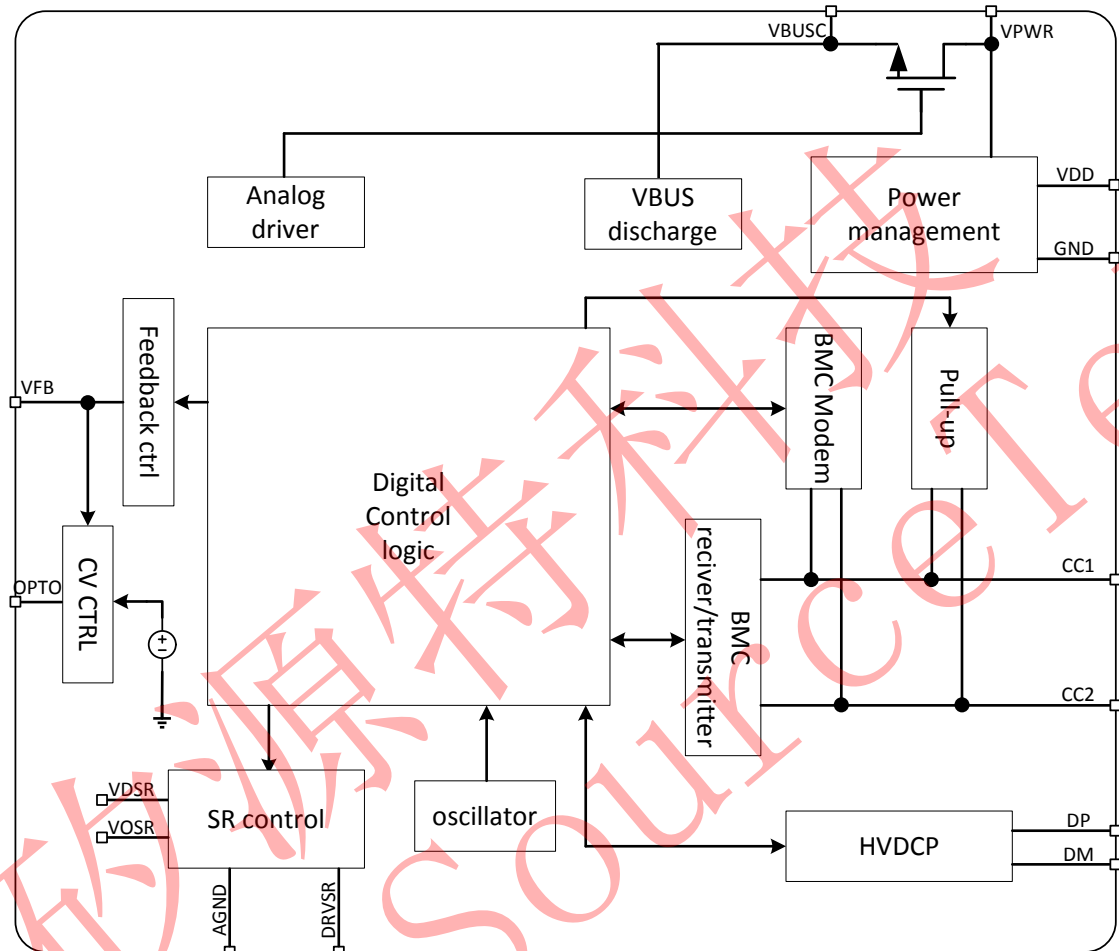
WEB: [Http://www.ChipSourceTek.com](http://www.ChipSourceTek.com)

E-mail: Tony.Wang@ChipSourceTek.com InFo@ChipSourceTek.com



8 应用信息

8.1 功能模块图



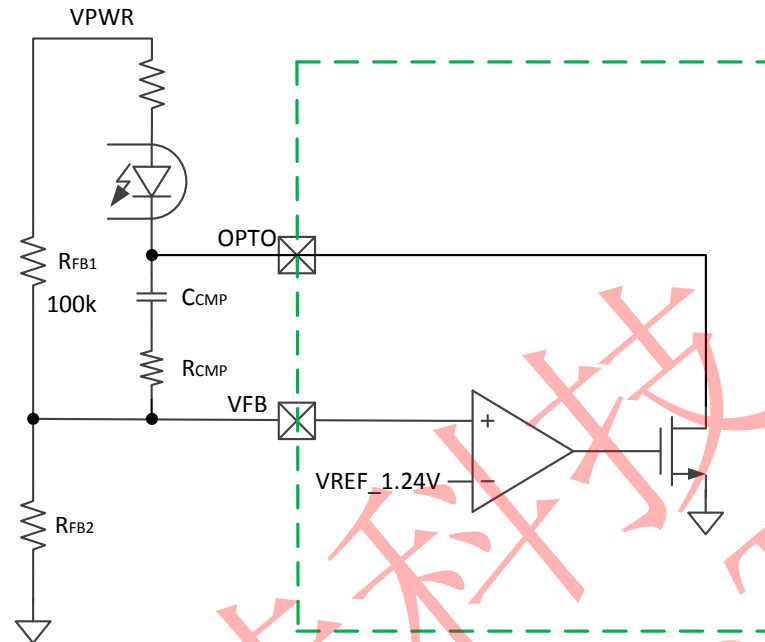
Copyright©2020, 云矽半导体

8.2 VPWR 和 VBUS

VPWR 是 USB Type-C 口 VBUS 的输入电源，也是芯片的供电电源。VPWR 连接前级 AC-DC 或者 DC-DC 的电源输出端。建议靠近 VPWR 接对地电容 C_{VPWR} ，推荐 C_{VPWR} 典型值为 $10\mu F$ 。根据 USB 组织要求，Type-C 口 VBUS 需要接对地电容 C_{VBUS} ， C_{VBUS} 值不能大于 $10\mu F$ 。

8.3 恒压环路与 OPTO、VFB

XPD865 内部集成恒压运算放大器，通过 OPTO 和 VFB 形成恒压环路（CV），如下图所示。OPTO 端口直接驱动光耦，可以省掉传统的 TL431。OPTO 可以耐压至 24V。



恒压环路（CV）需要在外部进行补偿，补偿电阻 R_{CMP} 和补偿电容 C_{CMP} 由具体应用决定。VFB 内部的基准电压为 1.24V。VPWR 上的反馈电阻网络的分压电阻 R_{FB1} 必须接 100k Ω 。

如果初始输出电压设定为 5V，则另一个分压电阻 R_{FB2} 为 33k。可通过下面公式计算得到：

$$R_{FB2} = \frac{1.24 * R_{FB1}}{V_{PWR} - 1.24}$$

通过调整 R_{FB2} 的值可以改变初始输出电压。

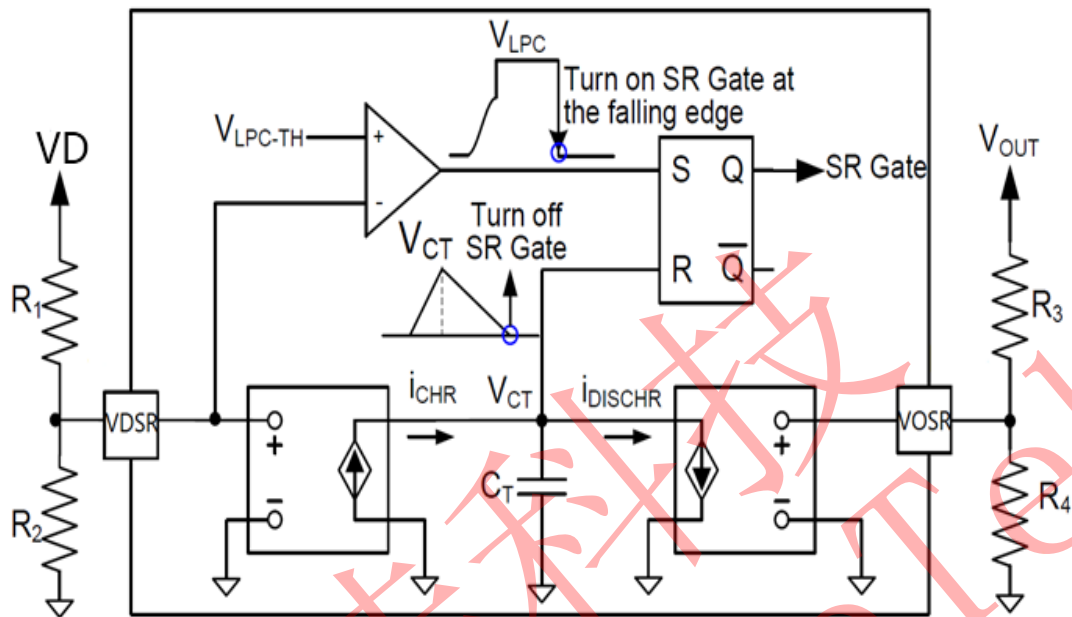
反馈电阻网络的分压电阻 R_{FB1} 和 R_{FB2} 的精度影响 VBUS 电源精度，推荐使用 1%精度电阻。

8.4 线损补偿

XPD865 具有线损补偿功能，可以根据输出电流按比例（即补偿系数）增加输出电压。补偿系数可以内部配置。例如补偿系数配置为 90mV/A，前端电源空载时输出电压为 5V，当输出电流为 3A 时，前端电源的输出电压会增加至 5.27V。

8.5 同步整流

XPD865 内置的次级端同步整流控制器采用新颖的线性预测时序控制（LPC）电路来计算 SR 电流的过零时刻；其基本概念在于系统电源处于稳态时，完成一个开关循环之后，变压器的磁化电流必定返回初始条件，故可以通过模拟电感磁化电流的运行来估计该瞬间，从而间接提供整流 MOSFET 的关断信号。



然而，当 AC 电压或者负载条件发生变化时将迫使电源系统暂时偏离稳态，此时，完成一个开关循环之后，变压器的磁化电流将不会返回初始条件，所以上述 LPC 预测机制将导致严重的安全问题。为此，引入因果预测控制（CPC）电路以确保初级端开关启动下一次开关动作前必定会关断 SR MOSFET，以便两个开关不会同时导通。

8.6 安全特性

1) 耐压

为了避免 CC1/CC2 引脚和电源短路对芯片造成损坏，这几个端口耐压可达到 24V 以上。

2) OVP/UVP

芯片 OVP/UVP 阈值会根据设备选择的电压进行调整，最大限度保护设备安全。

3) OTP

芯片结温到达 145℃后会关闭输出，降到 125℃后解除。

4) Discharge

XPD865 内置能量泄放通路，在特定情况下打开泄放电源能量。



XPD865(文件编号: S&CIC1825) 集成同步整流的 USB PD 控制器

9 PCB Layout 注意事项

1. VDSR 和 VOSR 管脚上的走线应远离磁性元件; 并且, VDSR 和 VOSR 管脚的分压参考地应与芯片的 AGND 直接连接;
2. 输入电容 C_{VPWR} 以及输出电容 C_{VBUS} 尽量靠近芯片, 且地直接与芯片的 GND 连接, 再回到功率地;
3. PCB 布局时尽量避免与主发热器件摆放在一起;
4. 尽量避免 VFB 连线受到干扰;
5. 次级端的电源环路应尽量短, 走线尽量宽; VD 管脚到变压器副边绕组的路径必须短而宽, 且远离敏感路径; VS 管脚到输出地的路径必须短而宽;
6. Y 电容直接连接初级地和次级地。

注意: 方案设计可参考应用手册。



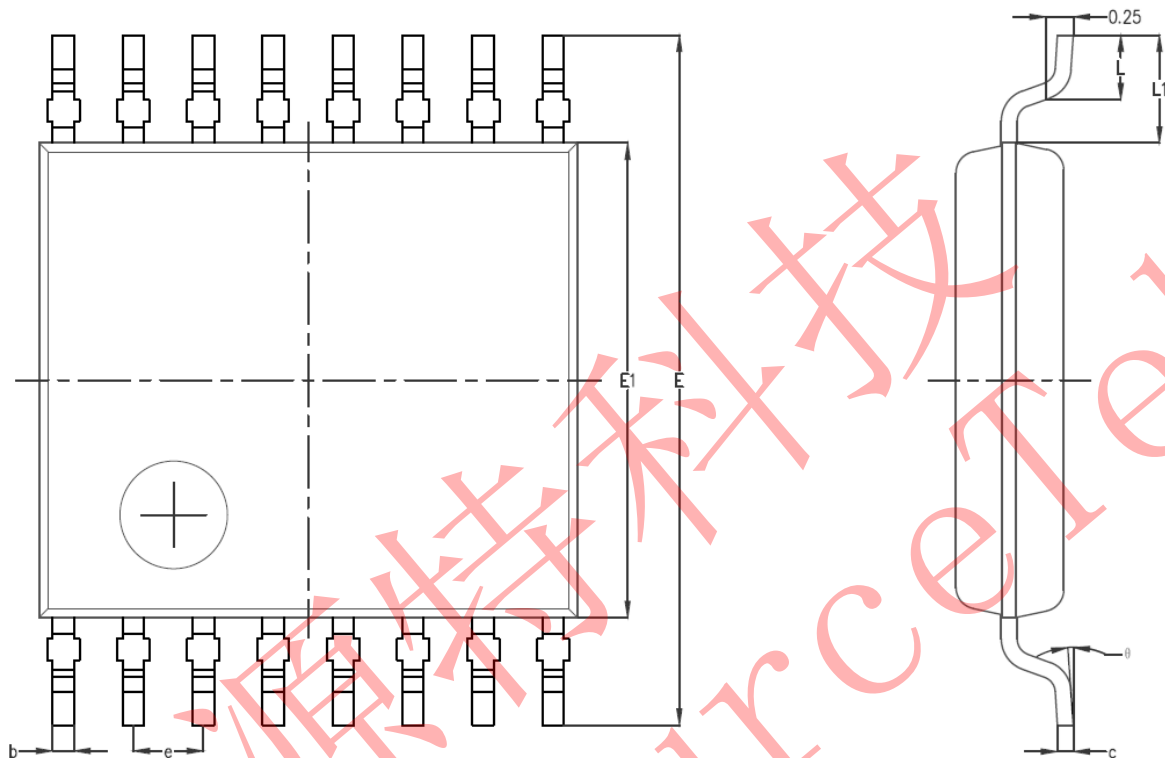
深圳市矽源特科技有限公司

ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. ,Ltd.

XPD865(文件编号: S&CIC1825) 集成同步整流的 USB PD 控制器

10封装信息

TSSOP16



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	1.09	1.19
A1	0.02	—	0.15
A2	0.95	1.00	1.05
b	0.14	0.22	0.30
c	0.08	0.13	0.18
D	4.90	5.00	5.10
E	6.20	6.40	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e	0.65BSC		
L	0.50	0.60	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	8°

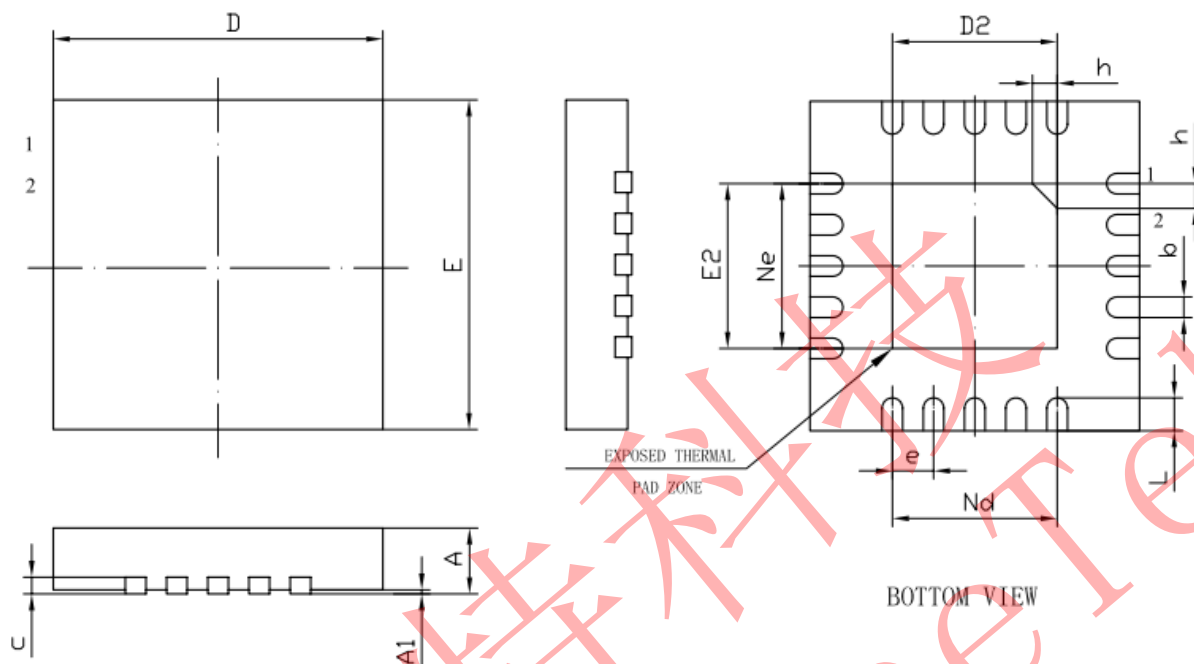


深圳市矽源特科技有限公司

ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. ,Ltd.

XPD865(文件编号: S&CIC1825) 集成同步整流的 USB PD 控制器

QFN4x4-20



符号	最小值 (mm)	典型值 (mm)	最大值 (mm)
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.02		0.05
b	0.18	0.25	0.30
c	0.18	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
D2	1.90	2.00	2.10
E	3.90	4.00	4.10
E2	1.90	2.00	2.10
e	0.50BSC		
Ne	2.00BSC		
Nd	2.00BSC		
L	0.35	0.40	0.45
h	0.25	0.30	0.35